

ANMELDUNG

COMPAMED Frühjahrsforum 2010
PRODUKTION FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Veranstaltungsort:
Airport Conference Center Frankfurt (Raum K 20)
Hugo-Eckener-Ring
60547 Frankfurt/Main

Faxantwort bitte an Alexia Hallermayer:
+49 (0) 231 / 97 42-150

- Ich melde mich für das COMPAMED Frühjahrsforum als Teilnehmer an.**
Die Tagungsgebühr beträgt 249 € bei Anmeldung bis zum 23.04.2010. Danach beträgt die Tagungsgebühr 269 €. Im Preis enthalten sind ein Tagungsband, Pausengetränke und Snacks.
- Ich bin IVAM-Mitglied**
Die Tagungsgebühr für IVAM-Mitglieder beträgt 199 € bei Anmeldung bis zum 23.04.2010. Danach beträgt die Tagungsgebühr 219 €. Im Preis enthalten sind ein Tagungsband, Pausengetränke und Snacks.
- Ich würde gerne in Frankfurt übernachten.**
Gerne senden wir Ihnen Informationen zu.

Titel, Vorname, Nachname

Firma/Rechnung

Rechnungsanschrift/Adresse

Telefon

Fax

Email

Datum/Unterschrift

Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung zusammen mit Informationen zum Veranstaltungsort und zur Anreise. Bei Absage bis zum 23.04.2010 trotz verbindlicher Anmeldung wird eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 € berechnet, danach wird die volle Gebühr erhoben. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatzteilnehmers jederzeit und ohne zusätzliche Kosten möglich.

ANFAHRT

AirportConferenceCenter Frankfurt
Hugo-Eckener-Ring
60547 Frankfurt/Main

Mit dem Flugzeug

Das AirportConferenceCenter befindet sich im Frankfurt Airport Center 1 (FAC 1), nur wenige Schritte von den Flugsteigen entfernt. Den Fußgängerübergang vom Terminal 1 zum FAC 1 erreichen Sie über die beiden Rolltreppen in den Abflughallen A und B.

Mit dem Auto

Das öffentliche Parkhaus des Flughafens Frankfurt steht den Gästen des AirportConferenceCenter mit mehr als 10.000 Parkplätzen zur Verfügung. Fahren Sie am besten in das Parkhaus unmittelbar neben dem FAC 1, Einfahrt P 2 oder P 3. In der Ebene 8 des Parkhauses ist ein direkter Übergang zum FAC 1, in dem sich das AirportConferenceCenter befindet.

Mit dem Taxi

Fahren Sie in Richtung „Ankunft“. Folgen Sie der Beschilderung CD/CC-Parkplatz, dann dem Wegweiser in Richtung FAC 1. Nach wenigen Metern befindet sich auf der linken Seite der Haupteingang zum FAC 1. Von dort aus erreichen Sie mit dem Lift das AirportConferenceCenter.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Flughafen-Bahnhof aus kommen Sie direkt in die Ebene „Unterm Flughafen“. Folgen Sie der Beschilderung „Frankfurt Airport Center 1“. Ein Lift führt Sie in den Übergang zum FAC 1. Vom Fernbahnhof folgen Sie der Beschilderung „AirportConferenceCenter“ (ACC).

Die Veranstaltung findet im Raum K20 statt.

ComPaMED



COMPAMED FRÜHJAHRSFORUM 04. MAI 2010 PRODUKTION FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Hightech-Trends in der Medizintechnik



Mit Unterstützung von:




Sehr geehrte Damen und Herren,

die Produktion von medizintechnischen Komponenten und Geräten verspricht auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf stabile Märkte zu treffen. Beim 4. COMPAMED Frühjahrsforum in Frankfurt/Main diskutieren wir mit Experten die Wertschöpfungskette von den Materialien über die Systemintegration bis zur Produktion von Medizintechnik. Hierbei ist neben dem Wissen um neuste technologische Trends auch eine spezielle Kenntnis des hochregulierten Marktumfeldes notwendig. So sprechen wir zum Beispiel über das „End-of-Life-Management“ für Elektronikbauteile oder das Spritzgießen biokompatibler Materialien.

Seit mehr als vier Jahren dienen die COMPAMED-Foren dazu, Hightech-Lösungen für die Medizintechnik eine Plattform zu bieten. Das diesjährige Frühjahrsforum richtet sich an alle Medizintechnikproduzenten, aber auch an Unternehmen aus anderen Bereichen, die in der Lage sind, hohe Qualität zu liefern, aber noch nicht in der Medizintechnik aktiv sind, wie beispielsweise Automotive-Zulieferer oder andere. Sie treffen auf Fachleute aus dem Bereich Medizintechnikproduktion, von denen Sie Anregungen für Ihr Unternehmen mitnehmen können und mit denen Sie intensiv über Fragestellungen sprechen können.

Zum Thema Hightech-Lösungen in der Medizintechnik findet die COMPAMED als Zuliefermesse in Kombination mit der weltweit größten Medizinmesse MEDICA vom 17. bis 19. November 2010 in Düsseldorf statt. Mit dem Produktmarkt „High-tech for Medical Devices“ organisiert IVAM einen großen Gemeinschaftsstand mit über 30 Unternehmen und Instituten aus den Bereichen Neue Materialien, Systemintegration und Produktion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dr. Uwe Kleinkes
IVAM Fachverband
für Mikrotechnik

Horst Giesen
Messe Düsseldorf

Veranstaltungsort:

**AirportConferenceCenter
Frankfurt**
Hugo-Eckener-Ring
60547 Frankfurt/Main

Veranstaltungsorganisation:

IVAM GmbH
Emil-Figge-Str. 76
44227 Dortmund
Tel.: 0231 9742 169
Fax: 0231 9742 150

VERANSTALTUNGS-PROGRAMM

UHRZEIT	TAGUNGSPROGRAMM / THEMA	REFERENTEN
Dienstag, 04.05.2010 10:00 Uhr	Begrüßung	Dr. Uwe Kleinkes , IVAM Fachverband für Mikrotechnik
	Session I: Materialien für die Medizintechnik	
10:20 Uhr	Mikrospritzgießen und Pulverspritzgießen mit biokompatiblen Werkstoffen	Dr. Philipp Imgrund , Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM
10:40 Uhr	Generative Verarbeitung von Biomaterialien zur Fertigung patientenspezifischer Implantate	Ralf Schumacher Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Life Sciences
11:00 Uhr	Effektive Anwendung von Materialien in der minimal-invasiven Medizin – interdisziplinäre Herausforderungen für zukünftige Produkte	Dr. Torsten Scheuermann Boston Scientific Technologie Zentrum GmbH
11:20 Uhr	Actuators in Intensive Care Devices – Anforderungen an Materialien und Komponenten	Götz Kullik Drägerwerk AG & Co. KGaA
11:40 Uhr	Mittagspause	
	Session II: Systemintegration	
13:00 Uhr	Systemintegration – innovative Ansätze für die Herstellung von Medizinprodukten	Martin Hovestadt Jüke Systemtechnik GmbH
13:20 Uhr	MEMS in der Elektronikfertigung: Vom Wafer zum kalibrierten Sensor	Dr. Ralf Behrensmeier Turck Duotec GmbH
13:40 Uhr	Aufbau und Eigenschaften keramischer Schaltungsträger in Dickschichttechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Leiterplattenbasismaterialien	Frank Hofstedt LUST Hybrid-Technik GmbH
14:00 Uhr	3D-MID – integrierte mechatronische Mikrosysteme für medizintechnische Produkte	Albert Birkicht HARTING AG
14:20 Uhr	Kaffeepause	
	Session III: Produktion für die Medizintechnik	
15:00 Uhr	Material Management in der Medizinelektronik	Frank Unland Lacroix Electronics GmbH
15:20 Uhr	Moderne prozessstabile Elektronikfertigung unter besonderer Berücksichtigung der Langzeitstabilität der Endprodukte	Patrick von Unold TQ Systems
15:40 Uhr	Professionelles End-Of-Life-Management – die richtigen Kompetenzen zu jeder Lebensphase des Produktes	Dan Negrea , AEMtec GmbH, Member of AEM Technologies Holding AG
16:00 Uhr	Sensoren in der Medizintechnik: „Aufbau- und Verbindungstechnik von elektronischen Mikrosystemen“	Thomas Ruf , Microelectronic Packaging Dresden GmbH
	Veranstaltungsende	